

講義日	テーマ	講師	ミーティングリンク	ミーティング番号	ミーティングPW
2024/10/7(月)	ナノ混晶による新機能デザイン	赤井久純 [*] （阪大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m7a6025ec3de9e08e8180bd08d72493a6	2513 594 8151	JYbY2kJyA26
2024/10/21(月)	励起状態ダイナミクスシミュレーション	宮本良之 ^{**} （産総研）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m114fccadbb32b830e35f9ef5ddecdc0a	2516 648 6044	J7YbP6KCfW2
2024/10/28(月)	フォノンと熱伝導・熱膨張・有限温度での熱力学的安定性 自動ハイスループット材料計算法とデータ駆動型マテリアルデザイン	吉矢真人（阪大・工） 福島鉄也（産総研）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m1f4168f68abb2364a811d5abe11389c5	2517 372 6594	gPJU3MqBp32
2024/11/11(月)	ナノ構造と輸送現象デザイン	小野倫也 [*] （神戸大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mf7cc7477409c099b546fc5032ba77a11	2518 957 5063	FZrAmwQk432
2024/11/18(月)	省エネルギー・創エネルギーデザイン	吉田博 [*] （東大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mdfdb4db13e97b58987f5223be2a64eb	2519 062 2964	mVPxxuaa725
2024/11/25(月)	半導体デバイスにおける界面デザイン	金田千穂子 ^{**} （東北大・CIES）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mccc78fc495058de110b879c2cb66996f	2514 616 1358	MCasWH4y7a3
2024/12/2(月)	半導体ナノスピントロニクスデザイン	佐藤和則 [*] （阪大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m95e7c84cdacf3bad788ad643ef2c792f	2518 702 9894	5PAnMcTiR74
2024/12/9(月)	強誘電体・圧電体デザイン	小口多美夫 [*] （阪大・スピントロニク	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m4c11413caf4afb5da126da29e0541f08	2516 004 3791	adMib3QFj93
2024/12/16(月)	カーボン系ナノ機能材料	草部浩一 [*] （兵庫県立大・理）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m90377862ecb16a093fdbce84c9f63c00e	2510 333 0984	iMEWmTvX737
2024/12/23(月)	分子エレクトロニクスデザイン	森川良忠 [*] （阪大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m4d18b35d65551b8de165c93b1006f0d8	2515 814 9581	3h8J3PSfuym
2025/1/6(月)	表面化学過程の第一原理シミュレーション	濱田幾太郎 [*] （阪大・工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m762a7eb75b7c9d108b76a2a50a5a576a	2517 477 1045	GXrJPPz8h53
2025/1/20(月)	マルチスケールモデリング・シミュレーションによる材料強度予測	尾方成信（阪大・基礎工）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m74cd4a0dc8a283563875e9839e05f237	2518 903 5152	h8PK3hNPiA4
2025/1/27(月)	フェーズフィールド法の基礎と応用	高木知弘 （京工繊・機械工学系）	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=md8129c9cdbba0f557ac9d99ed0681ef6	2518 448 8248	E26kW8g23Cp
2025/2/3(月)	ディスカッション・ディベート	1 コース講師 ^{*,**}	ブレイクアウトセッションでグループ討論を実施予定の為招待URLは後日各人へご連絡致します。		

※10/4 始業式履修ガイダンス・特別講義

日程	テーマ	講師	招待URL	ミーティング番号	ミーティングPW
2024/10/4(金)	メモリスト：半導体メモリデバイスの新展開	酒井 朗	https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mbec6c7828058d682edc5728f2028d64a	2514 721 0281	WEbPUWMB336

※共通講義

日程	テーマ		招待URL	ミーティング番号	ミーティングPW
2025/2/7(金)	第 3 回共通講義		https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=m20f6ce0fcb0cdbdddfa7b4c2b9f18e19	2518 087 2871	zqKwrQKK852
2025/3/13(木)	第 4 回共通講義		https://osaka-u.webex.com/osaka-u/j.php?MTID=mf42ba1682f32d429952de60a39027182	2511 399 4640	APbAZ3iGB38